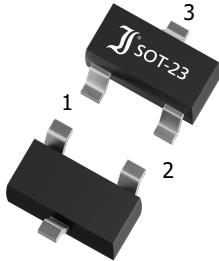
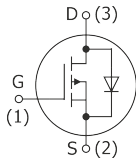


MMFTP3401
P-Channel Enhancement Mode FET
P-Kanal FET – Anreicherungstyp

$I_D = -4\text{ A}$ $V_{DS} = -30\text{ V}$
 $R_{DS(on)} < 65\text{ m}\Omega$ $P_{tot} = 1.0\text{ W}$
 $T_{jmax} = 150^\circ\text{C}$

Version 2024-01-23

SOT-23
TO-236

SPICE Model & STEP File ¹⁾**Marking Code**

See below 'XX' | Siehe unten 'XX'

HS Code 85412900**Typical Applications**

Signal processing
 Drivers
 Logic level converter
 Commercial / industrial grade
 Suffix -Q: AEC-Q101 compliant ¹⁾
 Suffix -AQ: AEC-Q101 qualified ¹⁾

Features

Fast switching times
 Compliant to RoHS (w/o exemp.)
 REACH, Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled

Weight approx.

Case material

Solder & assembly conditions

3000 / 7"

0.01 g

UL 94V-0

260°C/10s

Line code 'IP' MSL = 1
 Line code 'H' (-Q/-AQ) MSL = 1
 Line code 'JA' MSL = 3

**Recommended
 complementary
 N-Channel transistor**

MMFTN3402

Typische Anwendungen

Signalverarbeitung
 Treiberstufen
 Logikpegelwandler
 Standardausführung
 Suffix -Q: AEC-Q101 konform ¹⁾
 Suffix -AQ: AEC-Q101 qualifiziert ¹⁾

Besonderheiten

Schnelle Schaltzeiten
 Konform zu RoHS (ohne Ausn.)
 REACH, Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle

Gewicht ca.

Gehäusematerial

Löt- und Einbaubedingungen

Linien-Code 'IP'
 Linien-Code 'H' (-Q/-AQ)
 Linien-Code 'JA'

**Empfohlener
 komplementärer
 N-Kanal Transistor**

Maximum ratings ²⁾**Grenzwerte ²⁾**

			MMFTP3401 '3401' or 'R1'	MMFTP3401-Q/-AQ 'P4'
Drain-Source-voltage Drain-Source-Spannung	- V_{DS}		30 V	
Gate-Source-voltage Gate-Source-Spannung	D open	V_{GSO}	$\pm 12\text{ V}$	
Power dissipation Verlustleistung		P_{tot}	500 mW ³⁾ 1000 mW ⁴⁾	1400 mW ⁵⁾
Drain current Drainstrom	DC	- I_D	3 A ³⁾ 4 A ⁴⁾	4 A
Peak Drain Current Drain-Spitzenstrom		- I_{DM}	25 A ⁶⁾	27 A ⁶⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-55...+150°C -55...+150°C	

- 1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
 Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
- 2 $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$, wenn nicht anders angegeben
- 3 Mounted on PCB with 3 mm² copper pad at each terminal – Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Lötpad je Anschluss
- 4 On ceramic substrate – Auf Keramiksubstrat
- 5 Mounted on PCB with 645 mm² copper pad at each terminal – Montage auf Leiterplatte mit 645 mm² Lötpad an je Anschluss
- 6 Pulse width limited by T_{jmax} – Pulsbreite begrenzt durch T_{jmax}

Characteristics
Kennwerte

$T_j = 25^\circ\text{C}$	MMFTP3401	Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung				
$-I_D = 250\ \mu\text{A}$	$-V_{(BR)DSS}$	30 V	–	–
Drain-Source leakage current – Drain-Source-Leckstrom				
$-V_{DS} = 24\ \text{V}$	$-I_{DSS}$	–	–	1 μA
Gate-Source leakage current – Gate-Source-Leckstrom				
$V_{GS} = \pm 12\ \text{V}$	I_{GSS}	–	–	$\pm 100\ \text{nA}$
Gate-Source threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung				
$V_{GS} = V_{GS} \quad -I_D = 250\ \mu\text{A}$	$-V_{GS(th)}$	0.7 V	–	1.3 V
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand				
$-V_{GS} = 10\ \text{V} \quad -I_D = 4\ \text{A}$	$R_{DS(on)}$	–	–	65 m Ω
$-V_{GS} = 4.5\ \text{V} \quad -I_D = 4\ \text{A}$				75 m Ω
$-V_{GS} = 2.5\ \text{V} \quad -I_D = 1\ \text{A}$				90 m Ω

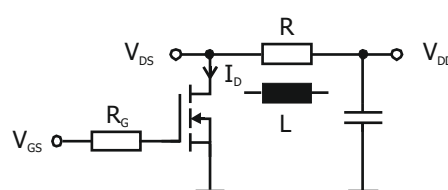
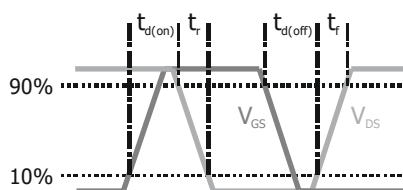
Characteristics (dynamic)
Kennwerte (dynamisch)

$T_j = 25^\circ\text{C}$	MMFTP3401	Min.	Typ.	Max.
Forward Transfer Admittance – Übertragungssteilheit				
$-V_{DS} = 5\ \text{V} \quad -I_D = 5\ \text{A}$	$ g_{fs} $	7	–	–
Input Capacitance – Eingangskapazität				
$-V_{DS} = 0\ \text{V} \quad f = 1\ \text{MHz}$	C_{iss}	–	–	954 pF
Output Capacitance – Ausgangskapazität				
$-V_{DS} = 0\ \text{V} \quad f = 1\ \text{MHz}$	C_{oss}	–	–	115 pF
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität				
$-V_{DS} = 0\ \text{V} \quad f = 1\ \text{MHz}$	C_{rss}	–	–	77 pF
Turn-On Delay & Rise Time – Einschaltverzögerung und Anstiegszeit				
$V_{GS} = -10\ \text{V} \quad -V_{DD} = 15\ \text{V} \quad R = 3.6\ \Omega \quad R_G = 6\ \Omega \quad (\text{Fig. 1})$	$t_{d(on)}$ t_r	–	6.3 ns 3.2 ns	–
Turn-Off Delay & Fall Time – Ausschaltverzögerung und Abfallzeit				
$V_{GS} = 0\ \text{V} \quad -V_{DD} = 15\ \text{V} \quad R = 3.6\ \Omega \quad R_G = 6\ \Omega \quad (\text{Fig. 1})$	$t_{d(off)}$ t_f	–	38 ns 7 ns	–
Total Gate Charge – Gesamte Gate-Ladung				
$V_{DS} = -15\ \text{V} \quad -V_{GS} = 4.5\ \text{V} \quad -I_D = 4.2\ \text{A}$	Q_g	–	8.7 nC	–
Gate-Source Charge – Gate-Source-Ladung				
$V_{DS} = -15\ \text{V} \quad -V_{GS} = 4.5\ \text{V} \quad -I_D = 4.2\ \text{A}$	Q_{gs}	–	2.0 nC	–
Gate-Drain Charge – Gate-Drain-Ladung				
$V_{DS} = -15\ \text{V} \quad -V_{GS} = 4.5\ \text{V} \quad -I_D = 4.2\ \text{A}$	Q_{gd}	–	2.9 nC	–

Fig. 1

Test circuit for switching times (R) and avalanche energy (L)
("rise" and "fall" refer to I_D)

Testaufbau für Schaltzeiten (R) und Avalanche-Energie (L)
("rise" und "fall" beziehen sich auf I_D)



Characteristics**Kennwerte**

$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	MMFTP3401-Q/-AQ	Min.	Typ.	Max.
Drain-Source breakdown voltage – Drain-Source-Durchbruchspannung				
- $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	- $V_{(\text{BR})\text{DSS}}$	30 V	–	–
Drain-Source leakage current – Drain-Source-Leckstrom				
- $V_{\text{DS}} = 24\text{ V}$	- I_{DSS}	–	–	1 μA
Gate-Source leakage current – Gate-Source-Leckstrom				
$V_{\text{GS}} = \pm 12\text{ V}$	I_{GSS}	–	–	$\pm 100\text{ nA}$
Gate-Source threshold voltage – Gate-Source Schwellspannung				
$V_{\text{GS}} = V_{\text{GS}}$ - $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	- $V_{\text{GS}(\text{th})}$	0.7 V	–	1.4 V
Drain-Source on-state resistance – Drain-Source Einschaltwiderstand				
- $V_{\text{GS}} = 10\text{ V}$ - $I_D = 4\text{ A}$ - $V_{\text{GS}} = 4.5\text{ V}$ - $I_D = 3,7\text{ A}$ - $V_{\text{GS}} = 2.5\text{ V}$ - $I_D = 2\text{ A}$	$R_{\text{DS}(\text{on})}$	–	–	50 m Ω 60 m Ω 85 m Ω

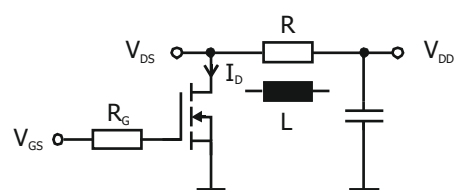
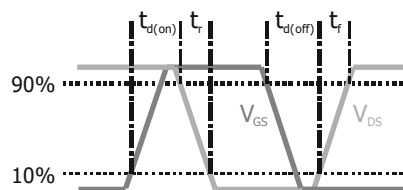
Characteristics (dynamic)**Kennwerte (dynamisch)**

$T_j = 25^{\circ}\text{C}$	MMFTP3401-Q/-AQ	Min.	Typ.	Max.	
Input Capacitance – Eingangskapazität					
- $V_{DS} = 15\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$		C_{iss}	–	750 pF	–
Output Capacitance – Ausgangskapazität					
- $V_{DS} = 15\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$		C_{oss}	–	70 pF	–
Reverse Transfer Capacitance – Rückwirkungskapazität					
- $V_{DS} = 15\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$		C_{rss}	–	60 pF	–
Turn-On Delay & Rise Time – Einschaltverzögerung und Anstiegszeit					
$V_{GS} = -10\text{ V}$ $-V_{DD} = 15\text{ V}$ $R = 3.75\ \Omega$ $R_G = 6\ \Omega$ (Fig. 1)		$t_{d(on)}$ t_r	–	5.8 ns 22 ns	–
Turn-Off Delay & Fall Time – Ausschaltverzögerung und Abfallzeit					
$V_{GS} = 0\text{ V}$ $-V_{DD} = 15\text{ V}$ $R = 3.75\ \Omega$ $R_G = 6\ \Omega$ (Fig. 1)		$t_{d(off)}$ t_f	–	178 ns 69 ns	–
Total Gate Charge – Gesamte Gate-Ladung					
- $V_{DS} = 15\text{ V}$ $-I_D = 4\text{ A}$ $-V_{GS} = 10\text{ V}$		Q_g	–	17 nC	–
Gate-Source Charge – Gate-Source-Ladung					
- $V_{DS} = 15\text{ V}$ $-I_D = 4\text{ A}$ $-V_{GS} = 10\text{ V}$		Q_{gs}	–	2.8 nC	–
Gate-Drain Charge – Gate-Drain-Ladung					
- $V_{DS} = 15\text{ V}$ $-I_D = 4\text{ A}$ $-V_{GS} = 10\text{ V}$		Q_{gd}	–	2.0 nC	–

Fig. 1

Test circuit for switching times (R) and avalanche energy (L)
("rise" and "fall" refer to I_D)

Testaufbau für Schaltzeiten (R) und Avalanche-Energie (L)
("rise" und "fall" beziehen sich auf I_D)



Characteristics (diode)

Kennwerte (Diode)

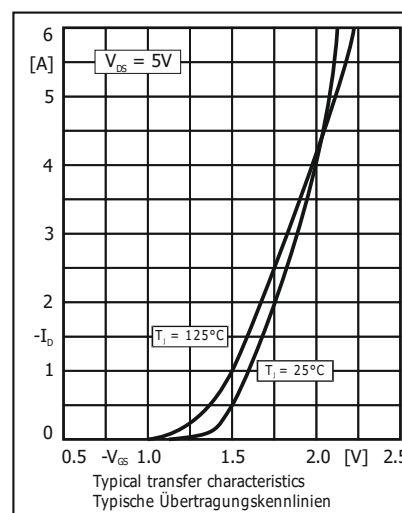
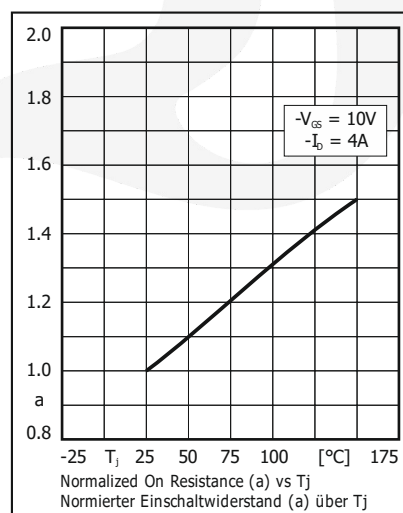
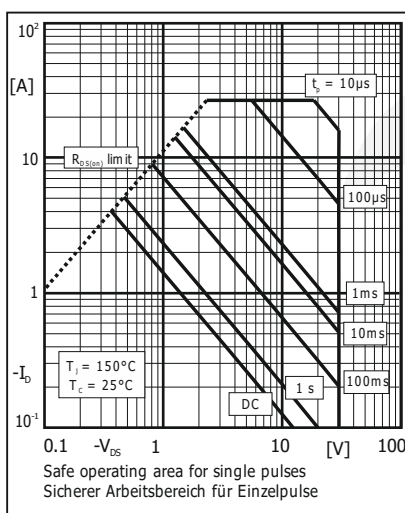
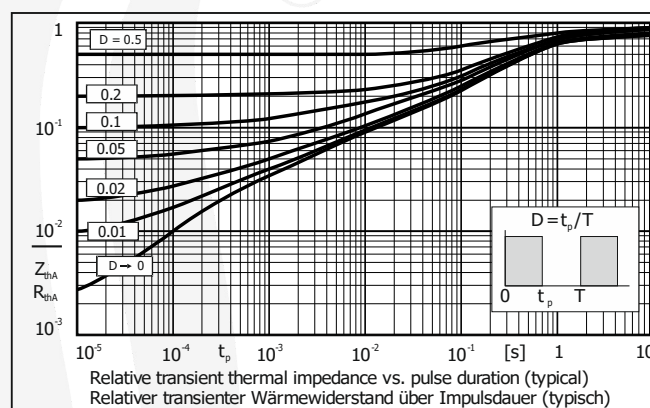
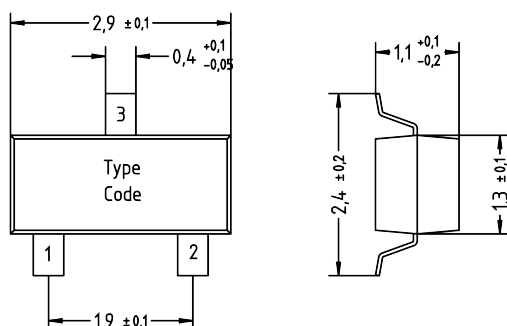
T _j = 25°C				Min.	Typ.	Max.
Forward voltage – Durchlass-Spannung						
V _{GS} = 0 V	-I _S = 1 A	MMFTP3401	-V _{SD}	–	–	1.0 V
V _{GS} = 0 V	-I _S = 4 A	MMFTP3401-Q/-AQ				1.3 V
Reverse recovery time – Sperrverzugszeit						
-I _S = 4 A,	di/dt = -100 A/μs	MMFTP3401 MMFTP3401-Q/-AQ	t _{rr}	–	8.6 ns 30 ns	–
Reverse recovery charge – Sperrverzugsladung						
-I _S = 4 A,	di/dt = -100 A/μs	MMFTP3401 MMFTP3401-Q/-AQ	Q _{rr}	–	7.3 nC 2.7 nC	–

Characteristics (thermal)

Kennwerte (thermisch)

Typ. thermal resistance junction to Ambient	MMFTP3401	R_{thA}	250 K/W ¹⁾ 90 K/W ²⁾
Typ. Wärmewiderst. Sperrschicht – Umgebung	MMFTP3401-Q/-AQ		

Dimensions – Maße [mm]



Disclaimer: See data book page or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Mounted on PCB with 3 mm² copper pad at each terminal – Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Lötpad je Anschluss
- 2 Mounted on PCB with 645 mm² copper pad at each terminal – Montage auf Leiterplatte mit 645 mm² Lötpad an je Anschluss

All rights reserved

The information presented in our data sheets and other documents is to the best of our knowledge true and accurate. It describes the type of component or application and shall not be considered as assured characteristics. No warranty or guarantee, expressed or implied is made regarding the capacity, delivery, performance or suitability of any product or circuit etc, neither does it convey any license under the patent rights of others. Diotec reserves the right to make changes without further notice. However, regular updating of all product information is provided on our website ¹⁾. All Diotec products are sold and shipped subject to our "Standard Terms and Conditions of Business" ²⁾. The reproduction of all documents is prohibited without the expressed written permission of Diotec Semiconductor AG's Managing Board.

Disclaimer

1. All products described or contained are designed and intended for use in standard applications, so called commercial/industrial grade, requiring an ordinary level of reliability.

2. Some products are available with the special grades "AEC-Q101 compliant" respectively "AEC-Q101 qualified". These are intended for applications up to ASIL B, but not for ASIL C or D ³⁾.

3. Customers using these parts in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability, such as (but not limited to) life supporting medical, defence, aerospace, submarines, nuclear power etc, are obliged to validate whether the use in such cases is appropriate. Usage in medical devices is limited to applications with maximum class I according to Regulation (EU) 2017/745.

Usage in all such cases is on the own and sole risk of the customer.

4. If these products are to be used in applications requiring a special or specific grade of quality or reliability (refer to item 3.), in which failure or malfunction of the product may directly affect human life or health, user shall contact in advance Diotec Semiconductor AG's Managing Board (Heitersheim, Germany) to confirm that the intended use of the product is appropriate.

5. Although Diotec continuously enhances the quality and reliability of its products, customers must incorporate sufficient safety measures in their designs, such as redundancy, fire containment, and anti-failure, so that personal injury, fire or environmental damage can be prevented. Diotec excludes explicitly every implied warranty or liability regarding the fitness of the products to any other than standard applications.

6. All information described or contained herein are subject to change without notice. Please contact Diotec to obtain the latest information before incorporating Diotec products into any design.

7. All information described and contained herein are intended only to enable the buyer to order Diotec's products. The information must not be used for any other purpose.

8. In the event that any product described or contained herein falls under the category of strategic products controlled by the Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Germany, this product must not be exported without obtaining an export license from the Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Germany in accordance with the valid laws.

Alle Rechte vorbehalten

Die Angaben in unseren Datenblättern und sonstigen Dokumenten sind nach bestem Wissen gemacht. Sie dienen jedoch allein der Beschreibung und sind nicht als zugesagte Eigenschaften im Rechts-Sinne zu verstehen. Es wird keine Gewähr bezüglich Liefermöglichkeit, Ausführung oder Einsatzmöglichkeit der Bauelemente übernommen, noch dass die angegebenen Bauelemente, Baugruppen, Schaltungen etc. frei von Schutzrechten sind.

Wir behalten uns Änderungen der aufgeführten Daten ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Änderungen werden jedoch regelmäßig auf unserer Internet-Seite veröffentlicht ¹⁾. Verkauf und Lieferung von Diotec-Produkten erfolgt gemäß unseren "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" ²⁾. Die Vervielfältigung aller Dokumente ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes der Diotec Semiconductor AG gestattet.

Haftungsausschluss

1. Alle beschriebenen oder enthaltenen Produkte sind für den Gebrauch in Standardanwendungen mit einem gewöhnlichen Zuverlässigkeitsniveau entworfen und bestimmt, bekannt als kommerziell/industrielle Anwendungen.

2. Einige Produkte sind mit den speziellen Qualifikationen „AEC-Q101 konform“ oder „AEC-Q101 qualifiziert“ erhältlich. Diese sind für Anwendungen bis maximal ASIL B bestimmt, nicht aber für ASIL C oder D ³⁾.

3. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern, z. B. (aber nicht begrenzt auf) lebenserhaltende Medizintechnik, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Unterwasserfahrzeuge, Nukleartechnik etc. ist der Anwender verpflichtet sicherzustellen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist. Die Anwendung in Medizinprodukten ist für Anwendungen mit höchstens Klasse I gemäß Verordnung (EU) 2017/745 zulässig.

Der Gebrauch für alle solche Anwendungen erfolgt auf eigenes und ausschließliches Risiko des Anwenders.

4. Falls diese Produkte in Anwendungen verwendet werden sollen, die einen besonderen Grad der Qualität oder Zuverlässigkeit erfordern (siehe Punkt 3.), insbesondere wenn durch Ausfall oder eine Störung des Produktes menschliches Leben oder Gesundheit direkt beeinflusst werden kann, muss im Voraus der Vorstand der Diotec Semiconductor AG (Heitersheim, Deutschland) bestätigen, dass der beabsichtigte Gebrauch des vorgesehenen Produktes unbedenklich ist.

5. Obwohl Diotec die Qualität und die Zuverlässigkeit seiner Produkte beständig erhöht, müssen Kunden ausreichende Sicherheitsvorkehrungen in ihren Designs vornehmen – wie Redundanz, Feuereindämmung und Ausfallschutz – damit Personenschäden, Feuer oder Umweltschädigung verhindert werden können. Diotec schließt ausdrücklich jede implizierte Garantie oder Verbindlichkeit aus, welche die Eignung der Produkte zu irgendwelchen anderen als Standardanwendungen betrifft.

6. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, können jederzeit ohne jede Benachrichtigung geändert werden. Vor Einsatz eines Diotec Produktes in irgendeiner Anwendung sind bei Diotec die neuesten Informationen einzuholen.

7. Alle Informationen, die hier beschrieben oder enthalten sind, sollen dem Kunden nur ermöglichen, Diotec Produkte zu bestellen. Die Informationen dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden.

8. Sollte ein hier beschriebenes oder enthaltenes Produkt unter Beschränkungen fallen, die durch das deutsche Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geregelt werden, darf dieses Produkt in Übereinstimmung mit den gültigen Gesetzen nicht ohne Exportgenehmigung vom deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie exportiert werden.

1 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Product Changes" respectively "News/Datasheets"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Produktänderungen“ bzw. „News/Datenblätter“

2 Refer data book or <http://diotec.com/> "Company" – Siehe Datenbuch oder <http://diotec.com/> „Unternehmen“

3 Refer to <http://diotec.com/> "Products/Qualification/Commercial Grade and AEC-Q101"
Siehe <http://diotec.com/> „Produkte/Informationen/Qualifizierung/Standard und AEC-Q101“